

安全评价报告信息公开表格（杭州德峰半导体有限公司）

被评价单位名称		杭州德峰半导体有限公司
评价项目名称/项目编号		超大功率半导体生产线项目及杭州德峰半导体项目室外附属工程安全预评价/第2302023号
项目简介（含图片）		<p>德峰半导体计划在钱塘区芯谷投资2.1亿元，租用东围路59号博潮城6幢北3层、4层，合计面积5304平方米。建设高压直流输电用晶闸管以及SiC电能质量控制、融冰、冶炼、软起动、变频调速和军工等行业的6英寸超大功率半导体生产线。本项目建成后年产各种规格整流管、晶闸管及其派生器件30万只以上。本项目已在钱塘区杭州钱塘新区行政审批局（行政服务中心）备案，对应的立项备案为《浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书》（项目代码：206301589022883）等</p> 
安全评价机构名称		浙江道宇安环科技有限公司
项目组长		王中文
技术负责人		蒋永成
过程控制负责人		吴芳萍
评价报告编制人		王中文、汪胜红、袁福江
报告审核人		夏宇科
参与评价工作	安全评价师	王中文、汪胜红、袁福江
	注册安全工程师	王中文、汪胜红、袁福江
	技术专家	/
现场开展安全评价工作	人员	王中文、汪胜红
	时间	2023.5.3-2023.6.19
	主要任务	资料收集、现场检查、编制报告
评价报告提交时间		2023.6.19